MICROCRE 研润光机

ZMP-2000 金相试样磨抛机

产品资料摘要

型号 ZMP-2000 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

ZMP2000系列智能自动金相磨抛机为气动磨抛机，采用8寸彩色触摸屏PLC控制；具备双通道自动磨料添加系统，PLC控制磨料的智能化喷洒添加；自动调节研磨压力以及研磨时间；自动存储当前磨抛方案。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
型号	ZMP2000
机体形式	台式
夹持数量	8个（特殊规格样件可定做）
加压方式	气动（单点/中心加压）
单点压力	(1-72N)X8
中心压力	300N

参数项目	原站列示数值或说明
操作方式	智能自动
控制系统	彩色触摸屏，PLC控制
磨抛转速	50-1500转/分钟（智能自动调速）
磨头转速	20-200转/分钟（自动调速）
磨样参数	智能存储，最多可存储100种磨抛方案
磨料添加	双通道智能自动喷料
加料间隔	智能设定，最小加料间隔0.1S
喷料时间	智能设定，最小喷料时间0.1S
磨样时间	0-9999秒
主机功率	1000W×2

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/ZMP-2000.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。